

产品简介

文档版本 04

发布日期 2017-06-30

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司2017。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



(上) HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能 不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所 有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务电话: +86-755-28788858 客户服务传真: +86-755-28357515

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



总体介绍

Hi3559AV100ES是专业的8K Ultra HD Mobile Camera SOC,它提供了8K30/4K120广播级图像质量的数字视频录制,支持多路Sensor输入,支持H.265编码输出或影视级的RAW数据输出,并集成高性能ISP处理,同时采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,可应用于多功能的运动相机、无人机一体机、专业相机和VR相机。

Hi3559AV100ES支持业界领先的多路4K Sensor输入, 多路ISP图像处理,支持HDR10高动态范围技术标准,并支 持多路全景硬件拼接,是多路拼接的超广角相机、3D/全景 VR相机的最佳方案。在支持8K30/4K120视频录制下, Hi3559AV100ES提供硬化的6-Dof 数字防抖,减少了对机 械云台的依赖。

Hi3559AV100ES集成了海思独有的SVP平台,提供了高效且丰富的计算资源,支撑客户开发各种计算机视觉应用,如无人机、机器人等消费类应用和行业类应用。 Hi3559AV100ES集成了双核A73和双核A53,独创性的大小核架构和双操作系统,使得功耗和启动时间达到均衡。

由于采用先进的16nm低功耗工艺和小型化封装,同时支持DDR4,使得Hi3559AV100ES可支撑产品小型化设计。

Hi3559AV100ES配套海思提供的稳定、易用Mobile SDK设计,能够支撑客户快速产品量产。

关键特性

● 低功耗

8KP30+1080P30 H.265 编码下典型功耗2.6W。

● 小型化封装

采用15mm x 15mm封装。

● 8K30/4K120 编码

支持8KP30+1080P30 或者4KP120+1080P30,H.265编码。

支持多路视频录制

支持2x4KP60或4x4KP30 或 6x1080P30, 支持机内硬化拼接。

● 高速存储接口

支持USB3.0或者PCIe2.0高速接口。

● RAW 视频输出

支持专业级4KP30视频RAW输出。

● 集成海思智能SVP平台 支持丰富的智能应用。





主要特点

处理器内核

- 双核 ARM Cortex A73@2GHz, 32KB I-Cache, 64KB D-Cache /512KB L2 cache
- 双核 ARM Cortex A53@1GHz, 32KB I-Cache, 32KB D-Cache /256KB L2 cache
- 单核 ARM Cortex A53@1GHz, 32KB I-Cache, 32KB D-Cache /128KB L2 cache
- 支持 Neon 加速,集成 FPU 处理单元
- 支持 Linux+Huawei LiteOS 双系统 AMP (Asymmetric multiprocessing) 异构系统

GPU

- 三核 ARM Mali G71@900MHz, 256KB cache
- 支持 OpenCL 1.1/1.2/2.0
- 支持 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2

Sensor Hub

- 集成 ARM Cotex M7@200Mhz
- 集成 PMC 功耗控制单元, PMC 只支持外部复位
- 支持内部 POR
- 支持通用外设 IP (UART/SPI/I2C/PWM/GPIO/LSADC)
- 支持 3 通道 LSADC, 5 个 UART 接口, 8 个 PWM 接口

视频编码

- H.264 BP/MP/HP
- H.265 Main Profile/Main 10 Profile
- H.264/H.265 支持 I/P 帧
- 支持 MJPEG/JPEG Baseline 编码
- H.264 编码可支持最大分辨率为 8192 x 8192 Pixel
- H.265 编码可支持最大分辨率为 16384 x 8640Pixel
- H.264/H.265 多码流实时编码能力:
 - 7680*4320@30fps+1080P@30fps+7680*4320@2fps 抓拍
- 支持最大 JPEG 抓拍性能 7680*4320@15fps
- 支持 CBR/VBR/FIXQP/QPMAP 四种码率控制模式
- 输出码率最大值到 200Mbps
- 支持8个感兴趣区域(ROI)编码

视频解码

- 支持 H.264 BP/MP/HP,H.265 MP/Main 10/High Tier
- 最高支持到 H264/H265 8K@30fps 或 H.264/H.265 4K@120fps
- 最高支持到 8K@15fps JPEG 解码

智能视频分析

- 集成智能分析加速引擎,支持客户开发针对 Mobile Camera 产品的智能应用
- 双核 DSP@700MHz, 32K I-Cache /32K IRAM/512KB DRAM
- 单核 NNIE@700MHz 神经网络加速引擎

视频与图形处理

- 支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能
- 支持视频、图形输出抗闪烁处理

- 支持视频 1/15.5~16x 缩放功能
- 支持两路视频水平无缝拼接,支持多达 6 路视频 360°/720°全景拼接
- 支持图形 1/15.5~16x 缩放功能
- 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
- 2层(视频层、图形层)视频图形叠加

ISP

- 支持两路独立 ISP 处理, ISP 支持时分处理多路 sensor 输入视频
- 支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A的控制用户可调节
- 支持去固定模式噪声(FPN)
- 支持强光抑制、背光补偿、Gamma、色彩增强
- 支持坏点校正、去噪、6-Dof 数字防抖
- 支持去雾
- 支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
- 支持图像 90 度/270 度旋转
- 支持图像 Mirror、Flip
- 支持 HDR10
- 支持 BT.2020 广色域
- 支持 Sensor Built-In WDR、4F/3F/2F Frame base/Line base WDR 和 Local Tone Mapping。
- 提供 PC 端 ISP tuning tools

音频编解码

- 通过软件实现多协议语音编解码
- 支持 MP3、AAC 等音频编码格式
- 支持音频 3A (AEC/ANR/ALC) 处理

安全引擎

- 硬件实现 AES/DES/3DES 三种加解密算法
- 硬件实现 RSA1024/2048/3072/4096 签名校验算法
- 硬件实现 HASH 防篡改算法,支持 HASH 的 SHA1/224//256/384/512、
 - HMAC_SHA1/224/256/384/512 算法
- 内部集成 32KBit OTP 存储空间和硬件随机数发生器

视频接口

- 输入
 - 支持多路sensor输入, 其中最大分辨率支持到 32M(7680*4320)。
 - 支持8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC时序视频输入, 时钟频率最高150MHz
 - 支持BT.601、BT.656、BT.1120视频输入接口
 - Sensor串行输入最大支持到16xLane
 MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi/ SLVS-EC接口
 - Sensor串行输入支持最大6路视频输入,支持 1x16Lane/2x8Lane/4x4Lane/2x4Lane+4x2Lane等多种 工作模式
 - 支持与SONY、Aptina、OmniVision、Panasonic等主流高清CMOS Sensor对接
 - 兼容多种Sensor并行/差分接口电气特性
 - 提供可编程Sensor时钟输出
- 输出
 - 支持HDMI2.0,最大支持4K@60fps输出
 - 支持8/16/24bit RGB 数字LCD输出,最高分辨率支持到1920x1080@60fps输出



- 支持4xLane MIPI DSI输出,最高频率支持到 2.5Gbps/Lane

音频接口

- 集成 Audio codec, 支持 16bit 语音输入和输出
- 支持 I2S 接口,支持对接外部 Audio codec
- 支持双声道 Mic 差分输入,降低底噪

外围接口

- 支持 POR
- 支持外部复位输入
- 支持内部 RTC
- 集成 2 通道 LSADC
- 5个 UART 接口
- IR 接口、I²C 接口、SSP 主接口、GPIO 接口
- 集成 GMAC,支持 RGMII/RMII 接口
- 2 个 PWM 接口
- 2个 SD3.0/SDIO3.0 接口,支持 SDXC
- 2个 USB3.0/USB2.0 Host/Device 接口
- 2xlane PCIe2.0 RC/EP 模式

外部存储器接口

- DDR4接口
 - 支持64bit DDR4
 - 支持2 x 32bit DDR4
 - 最大容量支持8GB
- SPI Nor Flash 接口
 - 支持1、2、4线模式
 - 支持3Byte、4Byte 地址模式
 - 最大容量支持32 MB
- SPI Nand Flash 接口
 - 最大容量支持512 MB

- NAND Flash 接口
 - 8bit数据位宽
 - 支持SLC、MLC
 - 4, 8, 16, 24, 28, 40, 64 Bit ECC
- 支持 eMMC5.1 接口
 - 最大容量支持2TB
 - 支持8GB以上容量器件
- 支持 UFS2.1 接口
 - 最大容量支持512GB
- 可选择从 SPI Nor Flash、SPI Nand Flash 或 NAND Flash 启动
- 支持从 eMMC、UFS 启动

SDK

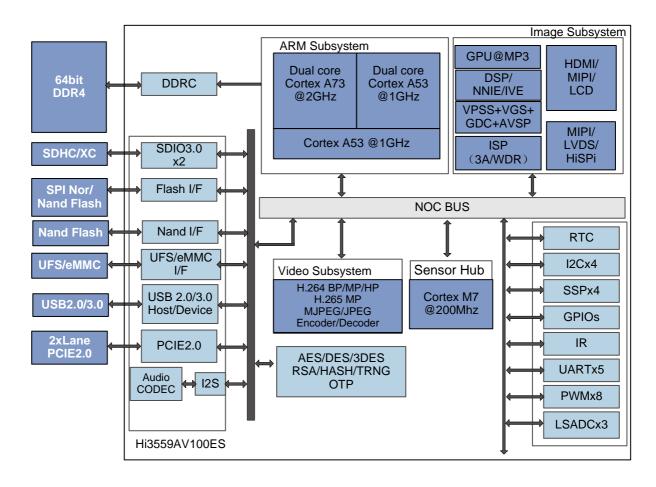
- 提供针对消费类 MobileCam 的专用 SDK 包
- 提供 iOS/Android 版本手机客户端及高性能的 H.265 解码库

芯片物理规格

- 功耗
 - 2.6W典型功耗
 - 支持多级省电模式
- 工作电压
 - 内核电压为0.8V
 - IO电压为1.8V
 - DDR4 SDRAM接口电压为1.2V
- 村菜
 - RoHS, FC-CSP
 - 15mm x 15mm封装大小
 - 管脚间距: 0.4mm

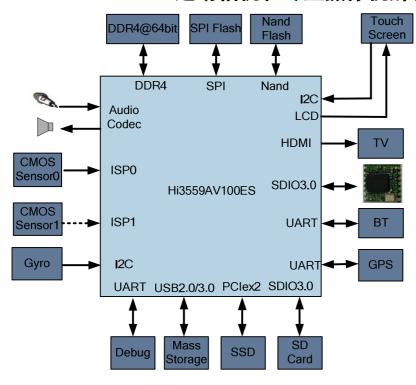


功能框图



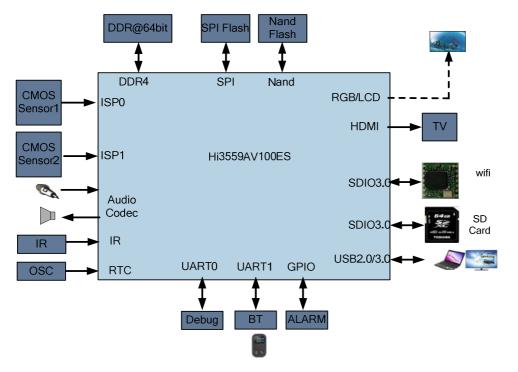


Hi3559AV100ES 运动相机和专业摄像机解决方案



- 支持先进的8K30视频 6-Dof
- 支持10bit 视频,支持 HDR10。
- 2xlane PCIe2.0接口速 率高达10Gbps,支持 4KP30的RAW视频输 出。
- 支持DDR4颗粒。
- 支持两个SDIO3.0接 口,扩展低功耗wifi模 块和外接SDXC卡。
- 支持双mic,并可提供 先进的双mic降噪算 法。

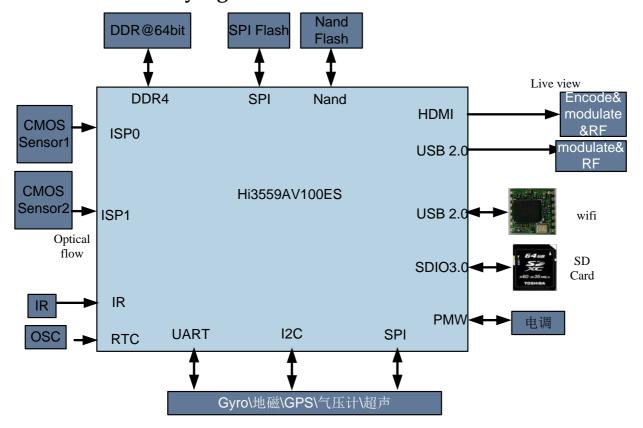
Hi3559AV100ES 3D/VR 相机解决方案



- 支持双路4K60fps输 入、4路3K*3K输入 或6路1080P输入, 支持多路硬件拼接。
- 支持10bit 视频, 支 持HDR10。
- 支持DDR4颗粒。
- 支持两个SDIO3.0接 口,扩展低功耗 wifi模块和外接 SDXC卡。
- 支持双Mic,并可 提供先进的双Mic 降噪算法。



Hi3559AV100ES Flying Camera 解决方案



- 支持Gyro辅助信息的6-Dof 4KP60视频防抖。
- 支持10bit 视频, 支持HDR10。
- 支持4KP30的RAW视频输出。
- 支持低功耗的DDR4。
- 支持双路sensor的输入,用于双方向的视觉悬停和避障。
- 支持丰富的UART/I2C/SPI接口对接Gyro\GPS\气压计等,在Hi3559AV100ES上实现飞控算法。
- 支持4路PWM信号输出到电调。
- 支持HDMI实时输出视频,用于图传。



缩略语

3DES	triple data encryption standard	GPIO	general-purpose input/output
AAC	advanced audio coding	GPS	Global Positioning System
AE	automatic exposure	HD	high definition
AEC	acoustic echo cancellation	HMAC	hashed message authentication code
AES	advanced encryption standard	HDMI	high definition multimedia interface
AF	automatic focus	HDR	high dynamic range
ALC	automatic level control	HiSPi	high-speed serial pixel interface
AMP	asymmetric multiprocessing	I^2C	inter-integrated circuit
ANR	audio noise reduction	I^2S	inter-IC sound
AVBR	adaptive variable bit rate	IR	infrared
AWB	automatic white balance	ISP	image signal processor
CBR	constant bit rate	LCD	liquid crystal display
CMOS	complementary metal-oxide-semiconductor	LDC	lens distortion correction
codec	coder/decoder	LPDDR	low-power double data rate
DCI	dynamic contrast improvement	LSADC	low-speed analog-to-digital converter
DDR	double data rate	LVDS	low-voltage differential signaling
DES	data encryption standard	MIC	microphone
DIS	digital image stabilization	MIPI	mobile industry processor interface
DOF	degree of freedom	MLC	multi-level cell
DSI	display serial interface	NNIE	Neural Network Inference Engine
DSP	digital signal processor	NR	noise reduction
DPC	defect pixel correction	OSD	on-screen display
ESC	electronic speed control	OTP	one-time programming
eMMC	embedded multimedia card	PCIe	peripheral component interconnect express
EP	end point	PMC	power management controller
FCCSP	flip-chip chip scale package	POR	power-on reset
FPN	fixed pattern noise	PWM	pulse-width modulation
FPU	floating-point unit	RC	root complex
RoHS	Restriction of Hazardous Substances	RGMII	reduced gigabit media independent interface
GMAC	Gigabit Ethernet Media Access Controller	SPI	serial peripheral interface



ROI	region of interest	SSP	synchronous serial port
RSA	Rivest-Shamir-Adleman	SVP	Smart Vision Platform
RTC	real-time clock	TDM	time division multiplexing
SD	secure digital	UART	universal asynchronous receiver transmitter
SDIO	secure digital input/output	UFS	Universal Flash Storage
SDK	software development kit	VBR	variable bit rate
SDRAM	synchronous dynamic random access memory	VI	video input
SDXC	secure digital extended capacity	VO	video output
SLC	single-level cell	VR	virtual reality
SLVS- EC	Scalable Low Voltage Signaling interface with Embedded Clock	WCG	wide color gamut
SoC	system-on-chip	WDR	wide dynamic range